PAT-NO:

JP361179434A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61179434 A

TITLE:

PATTERN FORMING ORGANIC FILM

PUBN-DATE:

August 12, 1986

INVENTOR-INFORMATION: NAME SASAKO, MASARU ENDO, MASATAKA TAKEYAMA, KENICHI NOMURA, NOBORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP59277952

APPL-DATE:

December 26, 1984

INT-CL (IPC): G03C001/71, G03C001/72, G03F007/10, H01L021/30

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a fine pattern having high resolution by coating a resist with a <u>water soluble</u> org. film of a specified thickness having low initial transmittance to ultraviolet rays, increasing the transmittance by bleaching with ultraviolet rays, and soluble readily in a resist developer.

CONSTITUTION: A pattern forming org. film is obtd. by coating a pattern forming resist with a water soluble org. film is obtd. By coating a pattern forming resist with a water soluble org. film of ≤1μm thickness having ≤10% initial transmittance to energy beams for exposing the resist, increasing the transmittance to ≥80% by bleaching with energy beams, and soluble readily in a resist developer or a rinsing liq. A film of novolak resin contg. about 30wt% quinonediazido compound as a sensitizer in an excess state is used as the water soluble org. film. The water soluble org. film may contain at least one appropriate the sensitive of the sensitive of the sensitive organization and least one sensitive organization or the sensitive organization and least organization or the sensitive or the sensitive organization or t contain at least one among polysaccharide, protein, polyvinylpyrrolidone and PVAL, and the preferred polysaccharide is pullulan. The pattern forming org. film is provided with enhanced contrast and water solubility and gives a fine resist pattern having high resolution.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO& Japio

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 179434

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

個公開 昭和61年(1986)8月12日

G 03 C 1/72 7/10 G 03 F

21/30

7267-2H 7267 — ŽH

7124-2H Z-7376-5F

(全6頁) 発明の数 1 審査請求 有

69発明の名称

H 01 L

パターン形成有機膜

昭59-277952 創特 願

願 昭59(1984)12月26日 29出

勿発 眀 者 勿発 明 者

30代 理

子 笹 遠 藤

勝 叏 政

門真市大字門真1006番地 門真市大字門真1006番地

門真市大字門真1006番地

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内 松下電器産業株式会社内

松下電器產業株式会社內

明 者 勿発 野 @発 明 渚

ш 竹 村 健 登

松下電器産業株式会社 ①出 願 人

敏 男 弁理士 中尾

門真市大字門真1006番地 外1名

1、発明の名称

パターン形成有機膜

2、特許請求の範囲

- (1) 膜厚が 1 um 以下であって、エネルギー線に 対する初期透過率が10多以下で、上配エネルギ 一線による頭白作用を有し、漂白した後の透過率 が80%以上となるパターン形成有機膜。
- (2) ノポラック樹脂にキノンジアジド化合物から なるセンシタイザーの重量が30重量パーセント 以上の過剰状態である膜よりなることを特徴とす る特許請求の範囲第1項に記載のパターン形成有 機膜o
- (3) 水溶性ポリマー水溶液に、エネルギー線に対 する退色性を有した化合物を有したことを特徴と する特許請求の範囲第1項に記載のパターン形成 有機膜。
- (4) 水溶性ポリマーが、多糖体,たんぱく質,ポ リビニルピロリドン、ポリビニルアルコールを少 なくとも一つを含むものであることを特徴とする

特許請求の範囲第3項に記載のパターン形成有機

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

との発明は、基板上に回転塗布した後の膜厚が 1 µm 以下であって、紫外線(波長 4 5 O nm 以 下)に対する初期誘過率が低く、紫外線に対して 漂白作用を付加させ完全に漂白した後の透過率が 高くなる(機軸露光エネルギー(X),縦軸透過率(Y) とした特性式、 Y = A X + B とした場合 A が大で、 Bが小なる傾向〕性質を有し、更に水溶性である パターン形成有機膜を用いて、従来の露光方法に よる解像度の向上を改善する微細パターン形成に 関するものである。

従来の技術

集積回路の高集積化,高密度化は従来のリング ラフィ技術の進歩により増大してきた。その最小 艘幅も1 μm 前後となってきており、この加工線 幅を達成するには、高開口レンズ(高NA)を有 した縮小投影法により紫外線露光する方法、基板 上に直接描画する電子ビーム露光法、X線を用いたプロキシミティ露光法があげられる。しかし、 スループットを犠牲にすることなくパターン形成 するには前者の縮小投影法により紫外線露光する 方法が最良である。しかし紫外線露光の解像度R は、次式のレーレス則で示される。

$$R = 0.6 \times 1/N . A \times (1 + 1/m) \cdots (1)$$

入:波長

N.A: レンズ開口度

m;倍率

解像度を向上するには、短波長化,高 N.A 化が考えられるが、現在可能な光学系の性能は例えば A が 3 6 5 nm (i - ライン) , N.A が O.4 とすると解像度 R は Q 6 μm となり、電子ビーム露光法 , X 線露光の解像度より劣るとされている。

しかし、1983年、米国GE社のB.F.

Griffing らはパターン形成用のレジスト上に光強度プロファイルのコントラストを促進させるコントラスト・エンハンスド層を積層することにより、解像度及びパターン形状の改善を図る方法を

る。との具備すべき条件によって材料構成に多大 なる制約をりける。さらに、CELの除去工程と いうプロセス的観点よりみて、複雑かつ危険な工 程が存在する。

発明が解決しようとする問題点

前述従来の技術のように、下層のパターン形成 用レジストとのマッチングを考慮し、互いの溶解 及び除去の際の除去液による影響を排除し、複雑 な除去工程を省略する必要がある。

問題点を解決するための手段

本発明は前記問題点を解決するために、腹厚が 1 μm 以下で、紫外線(波長 4 5 0 nm 以下)に 対する初期透過率が 1 0 5 以下で、紫外線による 腰白作用を有し、完全に腰白した後の透過率が 80 5 以下となり、かつパターン形成用レジストの現 像工程における現像液例をばアルカリ水溶液に対 して易溶な水溶性の性質にすることにより除去と 現像工程を同時にすることを実現するパターン形 成有機膜を提供するものである。

作 用

発表した(Contrast Enhanced Photolithography, B.F.Griffing etal,IEEE-ED,VOL.EDL-4, No 1,Jan.1983)。

との発表によると通常の縮小投影法(1:436 nm, N.A; O.32) で O.4 μm までの 解像が 可能 と報告している。また、材料に関しては未だ公表 はされていない。第2図に従来のGriffing らの コントラストエンハンスリソグラフィー(略、 CEL)について説明する。基板1上にレジスト 2を回転塗布する〔第2図A〕。次にレジスト2 上にコントラストエンハンスドレイャー(CEL) 3 を回転 塗布する〔第2 図 B〕。 そして、縮小投 影法により選択的に紫外線4を露光し〔第2図 C〕、 CEL3全体に除去する(第2図D)。そして最 後に通常の現像処理を施しパターン形成を行なう (第2図E)。以上のようにCELの具備すべき 条件は、コントラストエンハンスする特性ととも に下層であるパターン形成用のレジストとの溶解 を防止することと、CBLを除去する際の除去液 がレジストの特性を劣化させないことがあげられ

発明者らの研究の結果、コントラストをエンハンスするためのパターン形成有機膜の特性は次のように説明できる。

第3図にて、一般的に縮小投影法における出力 の光強度プロファイルは、その光学レンズ系によ り加工される。説明するとレチクル5を通し紫外 線4の露光を行った場合〔第3図A〕、回折のな い理想的な入力光強度プロファイルは完全な矩形 波といえ、そのコントラストでは次式で

$$C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \times 100 (\%) \qquad \cdots (2)$$

示される。その時、コントラストCは100まとなる〔第3図B〕。その入力被形は光学レンズを通過することで、その光学レンズ系の伝達関数によって〔第3図C〕、フーリエ変換した後、出力 放形として余弦波の形状に近くなりコントラストの 劣化はパターン形状例えば解像度及びパターン形状に大きく影響する。ちなみにレジストロタの特像に要するコントラストは、レジスト自身の特

性より60%以上とされ、コントラストC値が eO %以下となるとパターン形成が不能となる。

そとで、第1図に示す本発明のパターン形成有機膜の特性曲線、つまり露光時間(露光エネルギー)の小なる領域では紫外線に対する透過率が小さく(Imin の増加が少ない)、露光エネルギーの大なる領域では紫外線に対する透過率が大きい(Imax の増加が多い)傾向の膜に前述の出か波形を通過させることによりコントラスト C 値が増大する傾向が発見される。これを更に定量的に脱明するため、米国 I B M社の F.H.Dili らの報告(Charactorization of Positive

Photocresist, F.H.Dill etal, IEEE-ED.
VOL.ED-22,No 7, July.1975)の中でポ ジレジストの露光吸収項Aにあらわされるパラメ - タを使用する。一般的にAは

$$A = \frac{1}{d} \ln \left(\frac{T(\infty)}{T(O)} \right) \qquad \dots (3)$$

示され、コントラストエンハンスにはA値が大なる傾向が望ましい。Aを大なる傾向にするにはd

ナフトキノンジアジド

ノポラック樹脂

なお、バラメータA値は、(3)式よりコントラストをエンハンスするために、初期透過率10年以下、最終透過率(漂白,退色後)80年以上でかつ腹厚が1 um 以下であることが好ましい。

実施 例

(その1)

ペースポリマー化ノポラック樹脂,オルトキノ

(腹厚)を薄く、T (□)(初期透過率)、T (∞)(最 終透過率)の比が大になることが必要である。

更に別の方法として、ペースポリマーとして水 密性ポリマーを使用しその溶液に紫外線に対して 退色性を有した化合物例えば退色性染料を含ませ ることにより、コントラストエンハンス及び水溶 性の性質を付加させることができる。

ンジアジドスルホニルクロライドと酸触媒を高温, 高圧下で合成させ、溶媒としてキシレン、エチル セルソルアセテート中に溶解して精製する。 この 時のセンシタイザーであるオルトナフトキノンジ アジドスルホニルクロライドを溶液に対して30 重量パーセント以上例えば50重量パーセントに すると前述の露光吸収項 A 値でT (2) 1 0 多 , T (4) 7 0 多、膜厚が 0.5 μm で 3.9 と高い値を得た。 ちなみに通常のボジレジストは 0.8 前後と低い。 更に本精製液は経時変化やゲル化などはしなかっ

また、センシタイザーについてジアド化合物系 であれば本発明のかぎりでない。

(その2)

ベースポリマーに水溶性ポリマー例をはブルラン(林原生化学研究所製)を水100 cc に10 g 溶解させる。更に退色性を有したカテオン性染料で450 nm から350 nm まで吸収するイエロ性のものを0.2 g 程度溶解した。この際の水溶液はゲル状あるいは不溶物はなく非常にクリーン

なものであった。この溶液を O.5 μm 厚に盗布した透過特性は、T O) 5 % , T (ω) 6 O % であり A 値は5 と高い値を示した。

当然、水溶性ポリマーは多糖体であるたんぱく 質ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール などが考えられる。

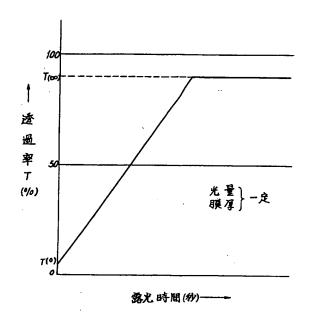
発明の効果

以上要するに、この発明は従来縮小投影法の光学系で制限されていた解像度、パターン形状の劣化を、コントラストエンハンスしかつ、工程数が少なくてすむ水溶性の性質を有することで、紫外線露光の微細化への道つまり寿命を延ばすことができ、高価なEB露光機,X線露光機の導入の必要性をへらすことができ、工業的価値が大きい。

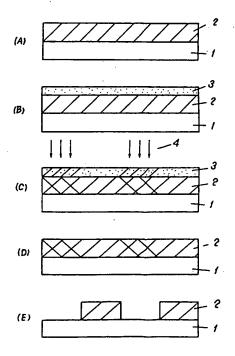
4、図面の簡単な説明

第1図は本発明のパターン形成有機膜の透過特性を示す図、第2図A~Eは従来のコントラストエンハンスプロセスフロー断面図、第3図A~Dは縮小投影法の光学プロファイルの変換説明図である。

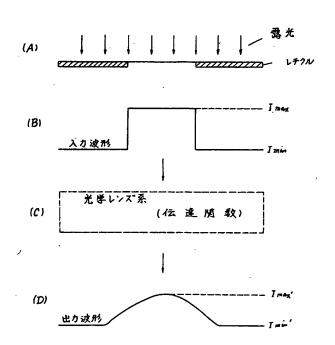
第 1 図



高 2 図



第 3 図



-198-

手続補正書(カホス)

昭和60年5 月22 日

特許庁長官殿



1 事件の表示

昭和 5 9 年 特 許 願 第 2 7 7 9 5 2 号

- 2 発 叨 の 名 称 パターン形成有機膜
- 3 初正をする者

4 代 理 人 〒 571

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 遊 葉 株式会社 内

氏 名 (5971) 弁理士 中 尾 敏 男 (ほか 1名)



〔運絡先 電話(東京)437-1121 東京法規分室〕

- 5 補正命令の日付 昭和60年4月30日
- 6 補正の対象 明細鸖の発明の詳細な説明の欄



et al, IEEED-ED, VOL. BD-22, Noで、 July、 1975)」に補正します。

て、補正の内容

- (1) 明細暦第4頁第1行から第3行の「Contrast Enhancel Photolithography, B.F. Griffing et al, IEEE-ED, VOL, EDL-4, No1, Jan 1983」を「コントラスト エンハンスト フォトリングラフィ, ビー. エフ. グリフィン 他, アイイーイーイー・イーディー・イーデーエルー4巻, 1号, 1983年1月 (Contrast Enhanced Photolithography, B.F. Griffing et al, IEEE-ED, VOL. -4, No 1, Jan. 1983)」に補正します。
- (2) 明細書第7頁第11行から第14行の
 「Characterization of Positive Photoresist, F.H. Dill et al, IEEE-ED,
 VOL. ED -22,No7,July. 1975 」を
 「キャラクタライゼーション オプ ポジティ
 プ フォトレジスト,エフ.エイチ.ディル他,
 アイイーイーイー・イーディー,イーディー
 22巻,7号,1975年7月(Characterization of Positive Photoresist, F.H. Dill

手続補正書

昭和61 年 2 月 26日

特許庁長官股



式

1 事件の表示

昭和 59 年 特 許 願 第 277952

- 発明の名称
 パターン形成有機膜
- 3 郁正をする者

平件との関係 特 許 山 颐 人 住 所 大阪府門真市大字門真1006番地名 称 (582)松下電器 産業株式会社 代 安 者 谷 非 昭 雄

4 代 理 人 〒 571 住 房 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

> モ 名 (5971) 弁理士 中尾 敏 男(こ (はか 1名) (

> > (連絡先 電話(東京)437-1121 東京法務分室)

5 補正の対象

- (1) 明細書の特許請求の範囲の欄
- (2) 明細書の発明の詳細な説明の欄



6、補正の内容

- (1) 明細書の特許請求の範囲を別紙のとおり補 正します。
 - (2) 明細書 4 ページ1 4 行目の「全体に」を「全体を」に補正します。
 - (3) 同4ページ1 8行目の「〔第2図 B〕。」 を次のように補正します。

「〔第2図を〕。なおGを社の出顔にかかる特開昭 5 9 - 1 0 4 6 4 2 号に記載されたCをL工程においても、CBL膜をトリクロロエチレンで除去したのちその下のレジストの露光部分を除去するという複雑な工程が示されている。」
(4) 同10ページ12~13行目の「また、~かぎりでない。」を「また、センシタイザーはジアン化合物を用いてもよい。」に補正します。

(5) 同11ページ4~5行目の「当然、水溶性ポリマーは多糖体であるたんぱく質」を次のとおり補正します。

「ベースポリマーにブルランを用いると、冷水 に溶けやすく、安定で塗布も容易であり、半導

特許請求の範囲

- (1) ベターン形成用レジストと、とのレジスト上 に塗布され、膜厚が1 μ田以下で前配レジスト露 光用のエネルギー線に対する初期透過率が1 0 % 以下で前配エネルギー線による漂白作用を有し、 漂白後の透過率が80%以上で前配レジストの現 像液あるいはリンス液に易溶性の水溶性有機膜と の積層をなすパターン形成有機膜。
- (2) 水溶性有機膜が、ノボラック樹脂にキノンジ アジド化合物からなるセンシタイザーの重量が30 重量パーセント以上の過剰状態である膜よりなる ことを特徴とする特許請求の範囲第1項に配載の パターン形成有機膜。
- (3) 水溶性有機膜が、多糖体・たんぱく質・ポリビニルピロリドン・ポリビニルアルコールを少なくとも一つを含むものである。ことを特徴とする特許請求の範囲第1項配載のパターン形成有機膜。
 (4) 多糖体がブルランよりなることを特許請求の範囲第3項配載のパターン形成有機膜。

体フォトリン工程に極めて有効となる。

当然、水溶性ポリマーは他の多糖体あるいは タンパク質、 」